

# ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАНОПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ Cr И Cu И Cr И Fe

В.В. Бибик<sup>1</sup>, Л.В. Дехтиярук<sup>1</sup>, С.И. Проценко<sup>2</sup>, А.Н. Чорноус<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Сумський національний університет,  
ул.Р.-Корсакова, 2, 40007, г.Суми, Україна

e-mail: 216263@chereda.net

<sup>2</sup>Інститут ядерної фізики ім.Г.Неводничанського ПАН,  
г.Краков, Польща

e-mail: Serhiy Protsenko@ iff.edu.pl

Представлены результаты исследования методами вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС) и оже-электронной спектроскопии (ОЭС) диффузационных процессов в пленочных системах на основе Cr и Cu и Fe и Cu.

Результаты, полученные методом ВИМС, можно обобщить в виде таких особенностей диффузационных процессов в пленочных системах:

- величина коэффициентов взаимной диффузии в неотожженных образцах, которая по своей сути является конденсационно-стимулированной диффузией, в целом, больше по сравнению с коэффициентами термодиффузии;
- отмеченное отличие объясняется насыщением границ зерен атомами иного сорта непосредственно на стадии конденсации верхнего слоя, что приводит к ограничению термостимулированной зернограничной диффузии при слабой объемной диффузии из границ в объем зерен;
- количественной характеристикой конденсационно-стимулированной диффузии может быть эффективная температура, топологически эквивалентная температуре термодиффузии с такой же величиной эффективного коэффициента диффузии;
- при исследовании методом ВИМС необходимо учитывать эффект ионно-стимулированной диффузии атомов.

В связи с тем, что метод ВИМС имеет разрушающий характер и обуславливает ионно-стимулированную диффузию в процессе

анализа, нами были проведены исследования некоторых деталей конденсационно-стимулированной диффузии методом ОЭС.

Пленочные системы Cr (6 нм)/Cu (10 нм)/Cr (5 нм)/П (П - подложка), Cu(10)/Cr(10)/П, Cr(10)/Cu(10)/П, Cr(5)/Fe(20)/П и Fe(10)/Cr(10)/П формировались в вакууме  $5 \cdot 10^{-7}$  Па (при конденсации Cu) и  $10^{-5}$  Па (при конденсации Cr и Fe). Оже-спектр фиксировался при каждом увеличении толщины компонент двух- или трехслойной пленки на 0,5 нм, а также в процессе отжига сформированных диффузионных пар от 300 до 700 К в течение 1-6 час.

Полученные результаты указывают на то, что диффузионный пробег атомов ( $l$ ), т.е. толщина, при которой исчезает оже-сигнал от атомов нижнего слоя при наращивании верхнего, имеет такие значения:  $l = 7$  нм ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$ ); 3,5 нм ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ );  $< 2,5$  нм ( $\text{Fe} \rightarrow \text{Cr}$ ) и  $< 3$  нм ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Fe}$ ) при конденсационно-стимулированной диффузии и  $l = 10$  нм ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$  при  $T_{\text{отж}} = 566$  К);  $< 10$  нм ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ ,  $T_{\text{отж}} = 673$  К);  $\geq 1$  нм ( $\text{Fe} \rightarrow \text{Cr}$ ,  $T_{\text{отж}} = 673$  К) и 5 нм ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Fe}$ ,  $T_{\text{отж}} = 673$  К).

Исходя из соотношений  $l = (D \cdot \tau_{\text{кон}})^{1/2}$  или  $l = (D \cdot \tau_{\text{отж}})^{1/2}$ , был осуществлен расчет величины коэффициентов диффузии:  $D = 2 \cdot 10^{-19}$  ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$ );  $1 \cdot 10^{-19}$  ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ );  $< 9 \cdot 10^{-20}$  ( $\text{Fe} \rightarrow \text{Cr}$ ) и  $< 5 \cdot 10^{-20}$  м<sup>2</sup>/с ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Fe}$ ) при конденсационно-стимулированной диффузии и  $D = 0,8 \cdot 10^{-20}$  ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$ ,  $T_{\text{отж}} = 566$  К);  $< 0,4 \cdot 10^{-20}$  ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ ,  $T_{\text{отж}} = 673$  К);  $\geq 0,02 \cdot 10^{-20}$  м<sup>2</sup>/с ( $\text{Fe} \rightarrow \text{Cr}$ ,  $T_{\text{отж}} = 673$  К). Для сравнения приведем значения  $D = 2,1 \cdot 10^{-19}$  ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$ ) и  $D = 2,3 \cdot 10^{-19}$  м<sup>2</sup>/с ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ ) при конденсационно-стимулированной диффузии и  $D = 2,7 \cdot 10^{-20}$  ( $\text{Cr} \rightarrow \text{Cu}$ ,  $T_{\text{отж}} = 770$  К) и  $D = 6,4 \cdot 10^{-20}$  м<sup>2</sup>/с ( $\text{Cu} \rightarrow \text{Cr}$ ,  $T_{\text{отж}} = 770$  К), полученные на основе данных ВИМС. Отличие в величинах D, полученных на основе данных ВИМС и ОЭС, объясняется значительным вкладом в диффузионные процессы ионно-стимулированной диффузии. По диффузионным профилям, полученным с использованием методов ВИМС и ОЭС, можно оценить вклад ионно-стимулированных процессов во взаимную диффузию элементов.